# 确定多从机1-WIRE®网络的恢复时间

摘要:设计1-Wire网络时,通常需要考虑的一个问题就是确定适当的恢复时间,以确保为寄生供电的 1-Wire从器件提供足够的电能。本文分析了确定对供电有严格要求事件所需的1-Wire协议,并提供了不同1-Wire从机数、不同工作电压以及温度条件下的恢复时间计算方法。

## 引言

本应用笔记适用于典型的1-Wire网络,该1-Wire网络由带上拉电阻的1-Wire驱动器(主控制器)和1个或多个1-Wire从机器件组成,如**图1**所示。大多数1-Wire器件都是寄生供电,这就意味着1-Wire总线同时作为电源线和双向数据线。1-Wire协议规定无通信时进入空闲状况,1-Wire从器件恰好能从总线获取电源。限制1-Wire从器件可用电源数目的临界参数是恢复时间t<sub>REC</sub>。产品数据资料中规定了t<sub>REC</sub>的大小,并给出了只在单从机1-Wire网络中有效的读/写波形。

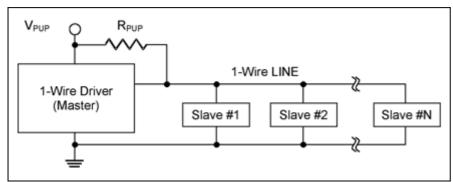


图1. 1-Wire网络典型框图

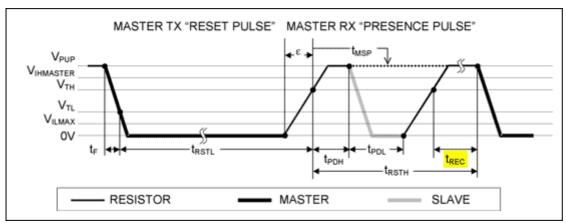


图2. 启动过程的时序图: 复位和应答脉冲

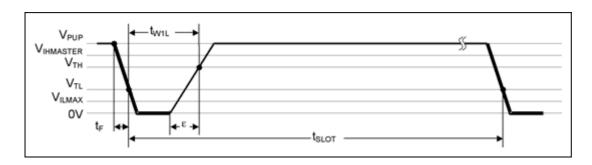
图2所示为最新1-Wire器件数据资料中给出的复位/在线应答检测周期。恢复时间开始于在线应答脉冲之后,并在下一个时隙的下降沿结束。通常情况下,所选取的t<sub>RSTL</sub>和t<sub>RSTL</sub>持续时间相同。标准速率下,t<sub>RSTL</sub>为480µs。在最坏的情况下,t<sub>PDH</sub> + t<sub>PDL</sub>为300µs,t<sub>REC</sub>为180µs。高速模式下,则上述时间值较短,是标准速率下的1/10,t<sub>REC</sub>减少至18µs。与数据资料规定的t<sub>REC</sub>最小值相比,留出了一些时间余量以使寄生电源(从机内的一个电容)再充电。因此,只要t<sub>RSTL</sub>不超过数据资料中的最大极限值,并且寄生电源在t<sub>RSTL</sub>开始之前达到充电饱和,复位/在线应答检测周期就**不是**电源设计考虑中的**关键因素**。在高速模式下,复位脉冲之前的**恢复时间值延长**为最小值的2.5倍,在此期间寄生电源可进行额外充电。标准速率下,复位脉冲之前的扩展恢复时间值是任意的。

下文给出的读/写时序框图由三个波形组成:写1时隙-写逻辑1;写0时隙-写逻辑0;读数据时隙-从1-Wire从机器件读取一位。从**图3**中很容易看出,写1时隙对供电的要求并**不严格**。标准速率下供电窗口(t<sub>SLOT</sub>-t<sub>W1L</sub>)至少为50µs,高速模式下至少为6µs。而高速模式下的6µs刚刚超过t<sub>RFC</sub>的最小

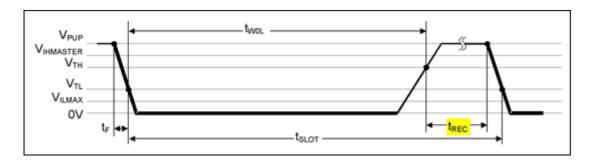
规定值。在写0时隙中,由于总线为低电平的时间相较恢复时间而言要长一些,因此写0时隙对于供电的要求**更为苛刻**,尤其是在一行有多个0时。数据资料中给出的t<sub>REC</sub>适合用2.2kΩ上拉电阻将总线驱动至2.8V的**单从机**1-Wire网络,正确理解这一点是非常重要的。在读数据时隙进行读0操作时,对供电的要求也很严格。然而,由于通常从机拉低1-Wire总线,并至少保持60μs (标准速率)或6μs (高速模式),因而是比较有利的一个方面。

本应用笔记阐述了如何设置写0时隙中的t<sub>REC</sub>以及派生值t<sub>SLOT</sub>,以确保多从机1-Wire网络中有足够的电源。如果得出的数值还被用于读数据时隙和写1时隙,那么t<sub>SLOT</sub>决定了在特定1-Wire网络中实现可靠通信所需的最大数据速率。

#### 写1时隙



### 写0时隙



### 读数据时隙

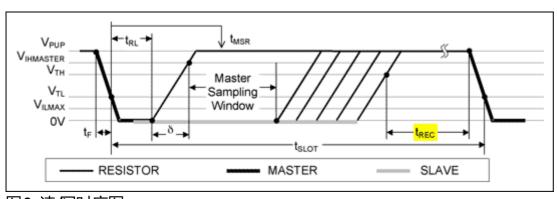


图3. 读/写时序图

## 影响参数

在分析供电时的恢复时间时,需考虑几个主要参数和次要参数。这些参数如下:

### 主要参数

从机**数** 

所需的电源能量随从机数增加而增大。

上拉**电压** 

电压越高,耗能就越多。

通信速率 在高速模式下,写0时隙的占空比较高。

1-Wire**驱动器**类型 "智能"驱动器需要更多的电量。

次要参数

工作**温度** 低温1-Wire器件需要较多的电量。

电缆长度 电缆电容也需要进行充电。

1-Wire**器件类型** 某些器件比其他器件需要更多或更少的电量。

我们先从数据资料给出的条件开始分析:一个带2.2kΩ上拉电阻器(上拉至2.8V)的驱动器、最坏情况下的温度,总线上有单个1-Wire从机器件,以及可忽略的电缆电容。本文以1-Wire从机器件的个数为主要参数,并提供不同工作**电压、速率**以及**温度**下恢复时间的值。如果1-Wire驱动器和从机之间的电缆非常重要,那么在计算中每15米长的电缆就可等效成一个附加的从机器件。

这里得出的结果适合典型的1-Wire从机器件,可以实现ROM功能、通用寄存器读功能以及SRAM写功能。写EEPROM、温度转换以及SHA-1计算有特定的供电要求(如强上拉),具体依器件而定,这不影响该计算方法的有效性。就ROM功能和存储器读操作而言,1-Wire EPROM器件也被视为典型器件;为了实现编程目的,只允许在网络上挂接单个EPROM器件。

## 结果矩阵

用线性公式:  $t_{REC}$  = a \* N + b,计算恢复时间的大小。假设所有从机器件并联在1-Wire线路和接地基准之间,则N表示网络中寄生供电的从机器件数。由 $V_{CC}$ 引脚供电的1-Wire从机器件不会明显给1-Wire总线加载;它们应计为器件的1/10。斜率'a'随温度、工作(上拉)电压以及1-Wire速率变化而变化。本文中让失调量'b'仅随速率变化就足够了。**表1**所列是含有斜率和失调量的公式。通过手动曲线拟合产生数字值;则结果近似与基于科学模型通过迭代法得到的结果吻合。N = 1时,该结果矩阵不能产生与器件数据资料中一样的数据。这一数值差异是曲线拟合的偏差,不应被视为与规范要求冲突。

#### 表1. 结果矩阵

Operating Voltage (V)	Temperature (°C)	Standard Speed (µs)	Overdrive Speed (µs)
4.5 and higher	-40	$t_{REC} = 2.12 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.43 \times N + 0.5$
	-5	$t_{REC} = 1.99 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.37 \times N + 0.5$
	+25	$t_{REC} = 1.83 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.30 \times N + 0.5$
	+85	$t_{REC} = 1.54 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.18 \times N + 0.5$
2.8 (minimum)	-40	$t_{REC} = 3.52 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.82 \times N + 0.5$
	-5	$t_{REC} = 3.30 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.80 \times N + 0.5$
	+25	$t_{REC} = 3.17 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.74 \times N + 0.5$
	+85	$t_{REC} = 2.70 \times N + 1.0$	$t_{REC} = 1.63 \times N + 0.5$

低工作电压和低温下的恢复时间最长。如果应用要求工作在极低的温度下,则应选用-40°C项。室温环境下,可选用+25°C项,并且温度更高时该项也适合,能保证安全工作。+85°C项则产生一个仅应用在+85°C温度下的结果;应该作为一个基准,不作为其他温度的设计值。

高工作电压下的恢复时间最短。上拉电压为4.5V或更高时应选用4.5V项。2.8V项对应的恢复时间也适用于更高的电压,但不会降低数据速率。工作电压Vx在2.8V和4.5V之间时,可通过线性插补获得新斜率值: Slope@Vx = Slope@2.8V - (Vx - 2.8V)/1.7V \* (Slope@2.8V - Slope@4.5V)。

# 实例

假定某应用需要一个带有10个1-Wire器件(N = 10)的网络,标准速率下 $t_{WOLMIN}$  = 60 $\mu$ s,高速模式下为6 $\mu$ s。(这些数值来自于器件的数据资料,对于不同的器件类型,采用 $t_{WOLMIN}$ 的最大值。) 假定该网络工作在0°C至70°C温度下。工作电压未定。适合该温度范围的项为-5°C,因为它是**低于**最小工作温度且与之最接近的数值。由于更高温度下的斜率比-5°C时的斜率低,因此该结果对于高于-5°C的所有温度是有效的。**表2**列出该实例的 $t_{REC}$ 以及具有恢复时间的最大数据速率。

在标准速率下,数据速率降至单从机网络15.3kbps基准的大约70%。在高速模式下,数据速率低于125kbps基准的40%。如果表2中数据速率都适合应用,则工作电压的选择不重要。然而,如果可提供大约5V的工作电压,则具有较好的噪声抑制性,应将其做为首选。

#### 表2. 实例计算结果(N = 10)

Operating Voltage (V) Standard Speed Overdrive Speed  $\mathbf{t}_{REC} = (19.9 + 1)\mu s$   $\mathbf{t}_{REC} = (13.7 + 0.5)\mu s$   $= 20.9\mu s$   $= 14.2\mu s$  data rate  $= 1/(60\mu s + 20.9\mu s)$  data rate  $= 1/(6\mu s + 14.2\mu s)$  = 12.3kbps = 49.5kbps

 $t_{REC} = (33.0 + 1)\mu s$   $t_{REC} = (18.0 + 0.5\mu s)$ = 34 $\mu s$  = 18.5 $\mu s$ data rate = 1/(60 $\mu s$  + 34 $\mu s$ ) data rate = 1/(6 $\mu s$  + 18.5 $\mu s$ )

2.8 (minimum)

= 10.6kbps = 40.8kbps

## 可采用的改进方法

如果该表中的恢复时间不能达到要求,还可以采用下列几种方法提高数据速率。

- 1. 减小上拉电阻,例如,由2.2kΩ降至1kΩ。 较低的电阻可使1-Wire网络再充电电流加倍,这样可减小50%的恢复时间。采用这种方法时,在读数据时隙拉低1-Wire总线时,确认每个从机器件是否能处理所增加的电流 V<sub>PUP</sub>/R<sub>PUP</sub>是非常重要的。
- 2. 改变网络拓扑。 不采用一个网络,而是采用2个或多个更小的网络,或用DS2409 1-Wire耦合器将一些从机器 件从网络的有源部分断开。
- 3. 考虑采用有源1-Wire驱动器 有源驱动器采用晶体管临时旁路上拉电阻。这样允许1-Wire网络以最快的速率进行再充电, 从而降低必需的恢复时间。

# 有源1-Wire驱动器

Dallas Semiconductor产品中包含三个有源1-Wire驱动器: DS2480B、DS2490和 DS2482。

DS2480B和DS2490具有同样的5V 1-Wire驱动器,但是有不同的主机接口。两款器件的恢复时间均终止于1-Wire总线电压**超过规定门限**的时候。采用DS2480B,只要1-Wire有效(例如,写1字节),主机就能通过UART端接收一个应答字节。采用USB兼容的DS2490,主机需要轮询以检测1-Wire有效性是否结束。

DS2482通过其I<sup>2</sup>C接口与主机通信。该器件的1-Wire侧可工作在3.3V和5V电压下。采用DS2482, 当1-Wire时隙结束时,恢复时间终止。如果有源上拉功能被激活,则在**固定持续时间**内,可在1-Wire总线的上升沿提供额外的电量。DS2482比一个单纯的阻性上拉强,但是不如DS2480B或 DS2490。DS2482的8通道版本有助于将一个较大的应用分离成几个每线具有较少1-Wire器件的更小的网络。采用DS2490时,DS2482的主机需要轮询驱动器芯片以检测1-Wire有效性是否结束。

采用可作为智能1-Wire驱动器的微控制器可以实现更大的灵活性,特别是驱动一个物理的大型1-Wire网络。该电路及其必需软件所应考虑事项的详细描述,请参见Dallas应用笔记244。这种驱动器工作在3.3V或5V电压下,具体取决于微控制器特性。

## 结束语

计算多从机器件1-Wire应用所需的恢复时间是一个非常简单和直观的过程。对于1-Wire网络,通常采用5V电压是最佳选择。对于更多的应用来说,采用带上拉电阻的1-Wire驱动器就足够了。对于大型的网络,则需要带有源上拉的驱动器。